

آندایزینگ آلیاژ آلومینیوم T3-2024 در الکتروولیت ترکیبی اسید سولفوریک، بوریک و فسفریک و تعیین ضخامت لایه اکسیدی و بررسی رفتار خوردگی به روش امپدانس الکتروشیمیایی

محسن سعیدی خانی^۱، مهدی جاویدی^{۲*}، یزدانی، علی^۳ و ساره وفاخواه^۴

چکیده

بنظور افزایش مقاومت به خوردگی آلیاژ آلومینیوم T3-2024، عملیات آندایزینگ در دمای محیط در الکتروولیت ترکیبی با درصدهای وزنی گوناگون از اسید سولفوریک، بوریک و فسفریک انجام شد. آندایزینگ در مدت زمان های 10 و 20 دقیقه و چگالی جریان های 2 mA/cm^2 و 1 mA/cm^2 انجام شد. از روش امپدانس الکتروشیمیایی جهت مطالعه رفتار خوردگی آلیاژ آندایز شده در محیط آبی حاوی ۳/۵ درصد وزنی نمک طعام استفاده شد و با استفاده از مدار الکتریکی معادل مناسب، پارامترهای خوردگی مربوط به لایه اکسیدی مشخص و با ارایه یک راه کار ساده با استفاده از روش امپدانس الکتروشیمیایی، ضخامت لایه اکسیدی تعیین گردید. در نهایت، برای مقایسه نرخ خوردگی نمونه های آندایز شده از روش برون یابی تاثیر استفاده شد. نتایج بیانگر مقاومت به خوردگی مناسب آلیاژ آندایز شده در الکتروولیت ترکیبی می باشد. این الکتروولیت به دلیل عدم استفاده از یون کرومات و ایجاد مقاومت به خوردگی مناسب آلیاژ آندایز شده می تواند جایگزینی مناسب برای حمام های کروماته که مشکلات زیست محیطی دارند و بیشتر جهت آندایزینگ آلیاژ آلومینیوم T3-2024 بکار می روند، باشد.

واژه های کلیدی: آندایزینگ، آلیاژ T3-2024، الکتروولیت ترکیبی، امپدانس الکتروشیمیایی.

- 1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و علم مواد، دانشگاه شیراز.
- 2 استادیار بخش مهندسی و علم مواد، دانشگاه شیراز.
- 3 مربی گروه مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شیراز.
- 4 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و علم مواد، دانشگاه شیراز.
- * نویسنده مسئول مقاله: mjavidi@shirazu.ac.ir و mjavidi@yahoo.com

آلیاژهای آلمینیوم در صنایع هوا - دریا به صورت گسترده استفاده می‌گردد[10]. آلیاژهای سری 2000 به دلیل استحکام ویژه بالایی که دارند، در صنایع هوایی و دریایی به وفور استفاده می‌شوند. به دلیل حضور عناصر آلیاژی، بویژه مس، خوردگی حفره‌ای ناشی از کوپل گالوانیکی در این آلیاژها رخ می‌دهد که جهت جلوگیری از این امر، عملیات سطحی برای این آلیاژها انجام می‌گیرد [11].

استفاده از روش طیف نگاری امپدانس الکتروشیمیایی (EIS²) جهت مطالعه مقاومت به خوردگی لایه‌های اکسیدی متخلخل، مزایای زیادی دارد. محاسبات EIS قادر به مشخص نمودن ویژگی‌های لایه مانع و همچنین، ویژگی‌های لایه متخلخل آب بنده شده می‌باشد. با استفاده از یک مدار معادل الکتریکی مناسب، می‌توان پارامترهای خوردگی مربوطه را استخراج نمود. در این پژوهش مقاومت به خوردگی لایه اکسیدی ایجاد شده بر سطح آلمینیوم آلیاژی T3-2024 در حمام ترکیبی اسید سولفوریک، بوریک و فسفریک بررسی شده است. همچنین، با ارایه یک راه کار ساده با استفاده از روش EIS، ضخامت لایه اکسیدی تعیین گردیده است.

مواد و روش پژوهش

تعیین ترکیب شیمیایی، آماده‌سازی سطحی و آندایزینگ

ترکیب شیمیایی نمونه‌های تهیه شده از آلیاژ آلمینیوم T3-2024 با دستگاه کوانتمتر مدل فاندری مستر³ مورد بررسی قرار گرفت. نمونه‌ها با استفاده از کاغذهای سنباده از جنس SiC تا شماره 1200 سنباده زنی و سپس با آب قطر شسته شدند. جهت چربی زدایی، نمونه‌ها قلیاشویی و جهت زودون اکسیدهای سطحی، از روش پولیش شیمیایی استفاده شد. پس از مراحل قلیاشویی و پولیش شیمیایی، سطح آلیاژ بسیار فعال و مستعد اکسید شدن است. برای جلوگیری از این امر، روش دوده زدایی استفاده شد. پس از هر مرحله نمونه‌ها با آب قطر شسته و با جریان هوای سرد خشک شدند. ترکیب

پیش‌گفتار

فرایند آندایزینگ می‌تواند مقاومت به خوردگی آلمینیوم و آلیاژهای آن را بهبود بخشد[1]. وارد کردن پتانسیل آندی به نمونه آلمینیومی که در یک الکتروولیت مناسب غوطه‌ور شده، منجر به رشد لایه اکسیدی می‌گردد. در الکتروولیت‌هایی مانند اسید سولفوریک و اسید کرومیک، لایه‌های اکسیدی دارای یک لایه داخلی نازک، نامتلخلخل و متراکم که به آن لایه مانع گویند و یک لایه خارجی متخلخل می‌باشند. لایه متخلخل از سلول‌های شش وجهی با ساختار لانه زنی بروری تشکیل شده که دارای حفرات عمود بر سطح فلز بوده و معمولاً $10^3\text{--}10^4$ برابر ضخیم تر از لایه مانع می‌باشد. مقاومت به خوردگی لایه متخلخل را می‌توان با عملیات آب‌بندي افزایش داد که نقشی مهم در کاهش تخلخل لایه اکسیدی دارد[2]. آب‌بندي، آخرین مرحله شیمیایی در فرایند اکسیداسیون آندی است. در حین آب‌بندي اکسید موجود در لایه به AlOOH و $\text{Al}_2\text{O}_3\cdot\text{H}_2\text{O}$ هیدراته می‌شود تا حفرات لایه اکسیدی مسدود گردد. فرایند آب‌بندي با تشکیل پلاگ⁴ منجر به کاهش سطح حفرات می‌شود. پس از آب‌بندي، حفره‌های پوشش یکنواخت شده و موجب حفاظت فلز پایه در مقابل خوردگی می‌شوند[1].

بمنظور جایگزینی حمام‌های آندایزینگ آلمینیوم حاوی Cr^{+VI} پژوهش‌های زیادی انجام یافته است[3]. هرچند استفاده از حمام حاوی یک نوع الکتروولیت مانند اسید کرومیک[4]، اسید سولفوریک[5] و اسید فسفریک[6] جهت آندایزینگ آلمینیوم کاربردی گسترده دارد، اما در سال‌های اخیر از حمام‌های حاوی اسیدهای ترکیبی نیز استفاده شده که منجر به بهبود ویژگی‌های الکتروشیمیایی لایه اکسیدی شده است[7 و 8]. پوشش ناشی از آندایزینگ در الکتروولیت اسید فسفریک چسبندگی مناسبی دارد، اما به دلیل نازک بودن لایه اکسیدی وجود حفرات بزرگ در ساختار آن مقاومت به خوردگی پایینی از خود نشان می‌دهد، اما لایه اکسیدی ناشی از حمام اسید سولفوریک یا اسید بوریک مقاومت به خوردگی بهتری داشته، اما چسبندگی به مراتب کمتری دارد[9].

²- Electrochemical Impedance Spectroscopy.

³- Foundry Master.

¹- Plug.

جهت آزمایش‌های الکتروشیمیایی از روش متداول سه الکترودی استفاده شد. نمونه آندایز شده به عنوان الکترود کار، الکترود Ag/AgCl حاوی محلول 1 مolar KCl به عنوان الکترود مرجع و الکترود پلاتین به عنوان الکترود کمکی استفاده شد. بمنظور تعیین پتانسیل مدار باز الکترودها، نمونه‌ها به مدت 40 دقیقه در الکتروولیت مورد نظر غوطه ور شده و بلافارسله آزمون‌های امپدانس و تافل انجام یافت. در آزمون امپدانس الکتروشیمیایی از موج سینوسی با دامنه ولتاژ 5 میلی ولت و دامنه فرکانس 10^4 تا 10^{-2} هرتز استفاده گردید و داده‌ها با نرم‌افزار نایکوئیست نمایش داده شدند. پولاریزاسیون از 300 میلی ولت پایین‌تر از پتانسیل مدار باز شروع و با نرخ 1 میلی ولت بر ثانیه، تا 300 میلی ولت بالای پتانسیل مدار باز ادامه یافت. آزمون EIS و تافل با استفاده از دستگاه پتانسیوستات مدل میکرو اتوتاب نوع 3 و آنالیز نتایج با نرم افزارهای FRA² و GPES³ انجام شد.

نتایج و بحث

ترکیب شیمیایی آلیاز مورد استفاده در این پژوهش در جدول 4 آورده شده است. پس از پولیش شیمیایی آلیاز، مشاهده گردید که لایه‌ای از ذرات مس روی سطح آلومینیوم را سب شده‌اند. مس بر ویژگی‌های الکتروشیمیایی آلیاز‌های سری 2000 به شدت اثر گذار است، تغییر غلظت مس در محلول جامد منجر به تغییر در پتانسیل الکترود و در نتیجه، ایجاد پیلهای گالوانیکی موضعی می‌شود. همچنین، در پروسه خوردگی الکتروشیمیایی، ذرات مس با راسب شدن روی سطح آلومینیوم مکان‌های کاتدی کوچکی را تشکیل داده و منجر به تشکیل پیلهای گالوانیکی موضعی جدید می‌شوند [12]. این ذرات به راحتی با جریان آب پاک شدن. چون در مرحله پولیش شیمیایی خروج مس از آلیاز مشاهده گردید، برای اطمینان از حفظ ترکیب شیمیایی آلیاز، پس از پولیش شیمیایی دوباره نمونه به روش کوانتمتری آنالیز شیمیایی گردید که با توجه به نتیجه‌ای که در جدول 5 آورده شده است تغییر محسوسی در

شیمیایی محلول‌های مورد استفاده در هر مرحله برای آماده سازی سطحی در جدول 1 آورده شده است. از یک قطعه سربی به عنوان الکترود کاتد استفاده شد. جهت اعمال جریان مستقیم، از یک منبع تغذیه ساده با حداکثر توان 40 ولت و 4 آمپر استفاده شد و یک مولتی متر دیجیتالی، جهت قرائت دقیق جریان در هر لحظه، به صورت سری در مدار قرار داده شد. برای توزیع بهتر جریان در سطح، آلیاز آلومینیومی در جهت عمود بر کاتد در پیل الکتروشیمیایی قرار داده شد. پس از تشکیل سلول آندایزینگ، منبع تغذیه روشن و ولتاژ با نرخ تقریباً ثابتی تا رسیدن به چگالی جریان مورد نظر افزایش داده شد و فرایند آندایزینگ به مدت زمان مورد نظر ادامه داده شد. جهت جلوگیری از پولاریزاسیون‌های آندی یا کاتدی در طول پروسه، از یک همزن مغناطیسی (به گونه‌ای که در الکتروولیت تلاطم ایجاد نشود) استفاده گردید تا ترکیب شیمیایی الکتروولیت همواره در حین فرایند یکنواخت باشد. در طول پروسه، بمنظور ثابت نگه داشتن جریان، ولتاژ تغییر داده شد. پس از پایان عملیات، نمونه از حمام خارج و با آب مقطر شستشو داده شد و با جریان هوای سرد خشک گردید.

جهت آندایزینگ از الکتروولیت ترکیبی با زمینه اسید سولفوریک با غلظت 10٪ وزنی حاوی چهار غلظت متفاوت از اسید بوریک و اسید فسفریک استفاده شد. ترکیب شیمیایی الکتروولیت‌های مورد استفاده در جدول 2 آورده شده است. در این مرحله، فرایند آندایزینگ به مدت 10 دقیقه با چگالی جریان 1mA/cm^2 انجام شد. سپس الکتروولیتی که نمونه آندایز شده در آن دارای بالاترین مقاومت به خوردگی بود، به عنوان الکتروولیت بهینه در نظر گرفته شد و جهت بررسی اثر زمان و چگالی جریان آندایزینگ بر مقاومت به خوردگی آلیاز مورد مطالعه قرار گرفت. جدول 3 شرایط آندایزینگ در مدت زمان و چگالی جریان‌های متفاوت را در الکتروولیت بهینه نشان می‌دهد.

آزمون‌های الکتروشیمیایی

بمنظور بررسی رفتار خوردگی نمونه‌های آندایز شده در محیط آبی حاوی 3/5 درصد وزنی نمک طعام، از روش امپدانس الکتروشیمیایی و برون یابی تافل استفاده شد.

¹- μAutolab type III.

²- Frequency Response Analysis.

³- General Purpose Electrochemical System.

$$CPE=1/(Y_0(j\omega)^n) \quad (1)$$

پارامترهای n_{C1} و n_{C2} برای در نظر گرفتن رفتار آل خازن های C_1 و C_2 بکار می رود [14]. پارامتر Y_0 مقدار عددی ادمیتانس² می باشد و مقدار ادمیتانس معکوس مقدار امپدانس است. پارامتر n فاکتور پراکندگی فرکانس می باشد و از 0 تا 1 تغییر می کند و به عوامل متعددی از جمله درجه خشندی سطح مربوط می شود [15]. تنها در حالت $n=1$ و C_1 و C_2 می توانند خازن های آل در نظر گرفته شوند.

نمودار نایکوئیست آلیاژ های آندایز شده در الکتروولیت های حاوی غلظت های مختلف از اسید در شکل 3 و مشخصه های امپدانس الکتروشیمیایی نمونه ها در جدول 6 آورده شده است. به دلیل رسانایی بالای الکتروولیت درون حفره های لایه متخلخل امکان شناسایی مشخصه های آن وجود ندارد. به همین دلیل، در نمودار نایکوئیست تنها یک قوس در فرکانس های پایین مشاهده می شود که مربوط به لایه مانع می باشد [14]. پارامترهای مشخص کننده لایه اکسیدی آب بندی نشده عبارتند از: R_s , R_2 , R_3 و n_{C2} . مدار معادل به صورت شکل 4 خلاصه می شود. همچنین، نمودار تافل آلیاژ های آندایز شده در الکتروولیت های (الف) تا (د) در شکل 5 و نتایج آن در جدول 7 آمده است.

به دلیل پراکندگی زیاد داده ها در فرکانس های پایین، تخمین R_2 مشکل است با این حال، نتایج بدست آمده در این پژوهش، به نتایج بدست آمده از دیگر کارهای پژوهشی نزدیک می باشد [16]. با توجه به نتایج جداول 6 و 7 آلیاژ آندایز شده در الکتروولیت (ب) بالاترین مقاومت به خوردگی (یا پایین ترین نرخ خوردگی) را دارد. همان گونه که پیشتر گفته شد، پوشش ناشی از آندایزینگ در حمام های حاوی اسید سولفوریک و اسید بوریک مقاومت به خوردگی مناسبی از خود نشان می دهد [9]. بنابراین، با ثابت بودن غلظت اسید سولفوریک، به نظر می رسد با افزایش غلظت اسید بوریک تا حد خاصی در الکتروولیت ترکیبی مقاومت به خوردگی آلیاژ آندایز شده (آلیاژ آندایز شده در الکتروولیت (ب)) افزایش یابد، اما از سوی دیگر، مشاهده می شود، با این که

ترکیب شیمیایی آلیاژ مشاهده نشد. ذرات مس مکان های کاتدی مناسبی برای احیا اکسیژن و در نتیجه، افزایش نرخ خوردگی آلیاژ های آلومینیوم-مس می باشدند. در صورتی که فصل مشترک فلز / اکسید غنی از ذرات مس باشد، احتمال تشکیل حباب های اکسیژن در این مکان ها وجود دارد که نتیجه آن ایجاد ترک های میکروسکوپی در پوشش می باشد [13].

مشخصه های امپدانس الکتروشیمیایی لایه های آندی آب بندی نشده

همان گونه که پیشتر اشاره شد، لایه اکسید آلومینیوم حاوی یک لایه بسیار نازک و متراکم داخلی و یک لایه ضخیم و متخلخل خارجی می باشد. برای تشریح رفتار الکتروشیمیایی لایه اکسیدی نازک و متراکم، دو بخش متراکم و متخلخل جدا و مستقل از یکدیگر در نظر گرفته شدن. ویژگی های الکترونیکی و دی الکتریکی هر لایه با استفاده از خازن و مقاومت هایی که به صورت سری و موازی با یکدیگر قرار گرفته اند، بیان می گردد [14]. مدارهای معادل بسیاری جهت بررسی ویژگی های لایه اکسیدی با استفاده از روش امپدانس الکتروشیمیایی پیشنهاد گردیده [14] که از این میان مدار معادل شکل 1 جهت مدل سازی لایه اکسیدی، به طور مقبولی مورد استفاده قرار گرفته است.

در این مدل، R_s مقاومت الکتریکی محلول آب نمک $15\Omega\cdot\text{cm}^2$ وزنی بوده که مقدار آن تقریباً برابر با $3/5$ می باشد. یکی از شاخه های موازی حاوی R_3 و C_3 است که بیانگر سلول های شش وجهی لایه اکسیدی می باشدند. به دلیل بالا بودن مقدار R_3 و پایین بودن مقدار C_3 ، این پارامترها از مدار معادل حذف می شوند [14] به بیان دیگر، دیواره های سلول های شش وجهی از عبور جریان جلوگیری می کنند. در این حالت مدار معادل شکل 1 به فرم ساده شده شکل 2 در می آید، اما با این وجود، لایه های متخلخل و متراکم ناهمگونی هایی دارند که رفتار این لایه ها با تعریف عنصر فاز ثابت (CPE^1) بهتر شبیه سازی می شود تا استفاده از خازن ساده (به رابطه (1) مراجعه شود).

¹ -Constant Phase Element.

² -Admittance

که عنصر فاز ثابت به خازن ایده آل نزدیک باشد. با توجه به جدول 8 مشخص است که مقادیر n_{C2} به 1 نزدیک می‌باشد، این امر نشانگر ایجاد لایه مانع با سطح هموار و همگن می‌باشد.

از عوامل موثر بر خوردگی آلیاژ T3-2024 حضور یون مس در لایه اکسید آلمینیوم می‌باشد. در حین رشد فیلم اکسیدی، احیا اکسیژن به وسیله اکسیداسیون آب بر سطح آلمینیوم خالص قابل صرف نظر است چون به دلیل مقاومت بالای لایه اکسیدی انتقال الکترون از فصل مشترک لایه اکسیدی/الکترولیت به سمت فاز ناچیز است، اما عناصر آلیاژی اصلی، مانند مس یا ترکیبات بین فلزی حاوی مس می‌توانند مکان‌های کاتدی مناسبی جهت احیا اکسیژن باشند. یون مس می‌تواند به دو حالت Cu^{+2} و Cu^+ موجود باشد که می‌تواند امکان تبادل الکترون را فراهم کند. در نتیجه، رسانایی الکتریکی پوشش را بالا می‌برد [18]. یکی از معیارهای مقایسه رسانایی الکتریکی (یا مقاومت الکتریکی) پوشش اکسید آلمینیوم، استفاده از ظرفیت خازنی می‌باشد [14]. به این صورت که هرچه مقدار ظرفیت خازن کمتر باشد، با مصرف جریان کمتری شارژ شده و از مدار خارج می‌گردد (مانند نمونه 2 از شکل 6). با خارج شدن خازن از مدار دیگر جریان برقرار نیست زیرا با شارژ شدن خازن، جریان از آن عبور نمی‌کند و مدار قطع می‌شود. لایه اکسیدی متراکم روی سطح آلمینیوم نیز چنین حالتی دارد و مانند یک خازن پس از شارژ شدن کامل، با خارج شدن از مدار، مدار الکتریکی را قطع کرده و در نتیجه، نرخ خوردگی فلز را کاهش می‌دهد. از رابطه (2) مشخص است که هرچه ضخامت لایه اکسیدی بیشتر باشد، مقاومت الکتریکی (R_2) افزایش و ظرفیت خازنی کاهش می‌یابد، یعنی با افزایش ضخامت، مهاجرت یون‌های Al^{+3} و O^{2-} آهسته‌تر می‌شود. با توجه به این موضوع و نتایج جدول 8 مشخص است که نمونه 2، بیشترین ضخامت لایه اکسیدی و کمترین مقدار C_2 و در نتیجه، بیشترین مقاومت به خوردگی را دارد. از شکل 6 نیز قابل مشاهده است که نمونه 2 بیشترین مقاومت به خوردگی را دارد.

در آلیاژهای آلمینیوم 2024 آندازی شده، خوردگی حفره‌ای در فصل مشترک فلز/ اکسید تمایل به گسترش

الکترولیت (d) حاوی درصد بیشتری از اسید بوریک نسبت به الکترولیت (c) می‌باشد، آلیاژ آندازی شده در الکترولیت (d) مقاومت به خوردگی پایین‌تری نسبت به آلیاژ آندازی شده در الکترولیت (c) از خود نشان می‌دهد که دلیل آن می‌تواند افزایش بیش از حد غلظت اسید در الکترولیت (d) باشد که قدرت الکترولیت برای حل کردن لایه اکسیدی بیشتر شده و در نتیجه، یک لایه اکسیدی به نسبت متخلخل‌تر با مقاومت به خوردگی به نسبت پایین‌تر نمونه آندازی شده در الکترولیت (الف) می‌تواند پایین بودن غلظت اسید در الکترولیت باشد که به تبع آن حین آندازی‌ینگ غلظت ماده اکسیده پایین بوده و با توجه به دانسیته جریان اعمال شده در مدت زمان معین، پوشش اکسیدی مناسبی تشکیل نمی‌گردد.

همان گونه که پیش‌تر گفته شد، جهت بررسی اثر زمان و چگالی جریان آندازی‌ینگ بر مقاومت به خوردگی آلیاژ، الکترولیت (b) به عنوان الکترولیت بهینه انتخاب گردید و بر اساس جدول 3 در زمان ها و چگالی جریان‌های گوناگون تعداد 4 نمونه آندازی شد. نمودار نایکوئیست نمونه‌های شماره 1 تا 4 (نمونه های آندازی شده در زمان و چگالی جریان‌های متفاوت در حمام بهینه) در شکل 6 و مشخصه‌های امپدانس الکتروشیمیایی لایه اکسیدی در جدول 8 آورده شده است. با توجه به جدول 8، نمونه 1 دارای کمترین و نمونه 2 دارای بیشترین مقدار R_2 می‌باشد که به ترتیب مشخصه پایین‌ترین و بالاترین مقاومت به خوردگی می‌باشد.

واضح است که ظرفیت خازنی لایه متراکم به وسیله رابطه 2 به ضخامت آن لایه وابسته است [17].

$$C_2 = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot A / d_2 \quad (2)$$

در این رابطه ε_0 ثابت دی الکتریک در خلا و برابر $8/85 \times 10^{-14} F/cm^2$ ، ε_r ثابت نسبی و برای آلمینیا برابر 10 [16]، A مساحت و d_2 ضخامت لایه اکسیدی می‌باشد. مطابق روش پیشنهاد شده به وسیله موتارلیر¹ و همکارانش [14] و همچنین، بر اساس روش استاندارد ASTM B 457 [17] رابطه (1) تنها در صورتی قابل قبول است که n_{C2} نزدیک به 1 باشد. به بیان دیگر، زمانی

¹ -Moutarlier.

چون ضخامت بیشتری دارد، این دو لایه مقاومت به خوردگی نسبتاً مشابهی از خود نشان داده اند [9]. با توجه به نتایج بدست آمده به وسیله ژانگ و همکارانش دانسیته جریان خوردگی برای نمونه آندازی شده در حمام اسید کرومیک تقریباً 10^9 A/cm^2 است که به دانسیته جریان خوردگی نمونه 2 ($10^{-8} \text{ A/cm}^2 \times 1/38$) نزدیک است. در نتیجه، الکتروولیت بهینه (ب) با ترکیب مندرج در جدول 2 می‌تواند به عنوان جایگزینی مناسب برای حمام‌های کروماته بکار رود.

نتیجه گیری

در این پژوهش حمام حاوی 10٪ وزنی اسید سولفوریک، 5٪ وزنی اسید بوریک و 2٪ وزنی اسید فسفریک به عنوان یک حمام آندازیزینگ جدید و جایگزین حمام‌های کروماته استفاده گردید. از مزایای این حمام استفاده توأم از خاصیت هر سه نوع اسید در ایجاد لایه اکسیدی می‌باشد. جهت بررسی مقاومت به خوردگی آلیاژ آندازی شده با استفاده از مدار معادل مناسب در روش امپدانس الکتروشیمیایی پارامترهای مربوطه تعیین گردید. آزمون برون یابی تافل نیز جهت تایید نتایج آزمون EIS استفاده شد. نتایج بیانگر مقاومت به خوردگی مناسب آلیاژ می‌باشد. آلیاژ آندازی شده در حمام یاد شده به مدت 20 دقیقه و چگالی جریان 1 mA/cm^2 ، ضخامت لایه اکسیدی و مقاومت به خوردگی بالاتری دارد. ضخامت لایه اکسیدی با روش استفاده از EIS تعیین گردید. از مزایای تعیین ضخامت لایه اکسیدی به این روش، عدم نیاز به آماده سازی نمونه و میکروسکوپ الکترونی است.

مهم‌ترین هدف از افزودن اسید فسفریک به این حمام افزایش چسبندگی لایه اکسیدی بوده است لذا، بررسی نقش اسید فسفریک در حمام یاد شده در افزایش چسبندگی لایه اکسیدی، در پژوهش‌های آتی می‌تواند مدنظر قرار گیرد. هم‌چنین، بررسی انواع روش‌های آب بندي آلیاژ آندازی شده به این روش در افزایش مقاومت به خوردگی آلیاژ نقشی موثر خواهد داشت.

دارد [14]. از سوی دیگر، لایه اکسیدی ضخیم‌تر مقاومت بیشتری در برابر نفوذ الکتروولیت خورنده دارد، در نتیجه، مقاومت بیشتری در مقابل خوردگی از خود نشان می‌دهد (نمونه 2).

مقاومت به خوردگی لایه اکسیدی به عوامل متعددی از جمله ضخامت و ریخت شناسی آن لایه وابسته است. واضح است که لایه اکسید آلمینیوم هرچه ناهمگونی و خشنی بیشتری داشته باشد، نقاط آندی و کاتدی موضعی بر واحد سطح آن لایه افزایش یافته و تمایل به انحلال آن لایه، جهت کاهش انرژی سطحی، افزایش می‌یابد. پیش‌تر اشاره شد که یکی از عوامل تاثیرگذار بر مقدار n مقدار خشنی سطح است. هرچه سطح لایه اکسیدی یکنواخت‌تر و همگن‌تر باشد، مقدار n به 1 نزدیک‌تر است. با توجه به جدول 8 نمونه 2 نزدیک‌ترین مقدار n به 1 را دارد. در نتیجه، لایه اکسیدی حاصل از این نمونه همگن‌تر و یکنواخت‌تر از دیگر نمونه‌های است و بیش‌ترین مقاومت به خوردگی را نسبت به سایر نمونه‌ها دارد.

آزمون الکتروشیمیایی برون یابی تافل مربوط به الکتروولیت بهینه

با توجه به شکل 7 و مقایسه نرخ خوردگی نمونه‌های 1 تا 4 برای الکتروولیت بهینه که در جدول 9 آورده شده، مشاهده می‌گردد که آزمون تافل هم تاییدی بر آزمون امپدانس الکتروشیمیایی می‌باشد و نمونه 2 کمترین نرخ خوردگی را دارد. نتایج بدست آمده به وسیله ژانگ¹ و همکارانش [9] از مقایسه نمونه‌های آندازی شده در الکتروولیت حاوی اسید فسفریک، الکتروولیت حاوی اسید کرومیک، الکتروولیت حاوی اسید بوریک / سولفوریک و الکتروولیت حاوی اسید فسفریک / بوریک / سولفوریک نشان می‌دهد که مقاومت به خوردگی آلیاژ آندازی شده در اسید فسفریک از همه پایین‌تر است در حالی که مقاومت به خوردگی آلیاژ آندازی شده در اسید کرومیک به دلیل ایجاد لایه پسیو و هم‌چنین، ویژگی خود ترمیمی از همه بالاتر است. لایه اکسیدی ایجاد شده به وسیله الکتروولیت اسید فسفریک / بوریک / سولفوریک متخلف‌تر از اکسید ایجاد شده به وسیله اسید بوریک / سولفوریک بوده، اما

¹-Zhang.

References

- 1- جی. ویر، تی. بیستک، "پوشش‌های تبدیلی شیمیایی و الکترولیتی"، ص 322-247، ترجمه ع. افشار، انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف، تهران، 1379.
- 2- Y. Huang, H. Shih, H. Huang, J. Daugherty, S. Wu, S. Ramanathan, C. Chang, F. Mansfeld, "Evaluation of the Corrosion Resistance of Anodized Aluminum 6061 using Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS)", *Corrosion Science*, Vol. 50, pp. 3369-3575, 2008.
- 3- G. E. Thompson, L. Zhang, C. J. E. Smith, P. Skeldon, "Boric Sulfuric Acid Anodizing of Aluminum Alloys 2024 and 7075: Film Growth and Corrosion Resistance", *Corrosion Science*, Section 55, p. 11, 1999.
- 4- V. Moutarlier, M. P. Gigandet, J. Pagetti, "Characterisation of Pitting Corrosion in Sealed Anodic Films Formed in Sulphuric, Sulphuric/Molybdate and Chromic Media", *Applied Surface Science*, Vol. 206, pp. 237-249, 2003.
- 5- L. E. Fratila-Apachintei, F. D. Tichelaar, G. E. Thompson, H. Terryn, P. S. keldon, J. Duszczyk, "A Transmission Electron Microscopy Study of Hard Anodic Oxide Layers on AlSi(Cu) Alloys", *Electrochimica Acta*, Vol. 49, pp. 3169-3177, 2004.
- 6- A. Jagminas, D. Bigeliend, I. Mikulskas, "Growth Peculiarities of Aluminum Anodic Oxide at High Voltages in Diluted Phosphoric Acid", *Journal of Crystal Growth*, Vol. 233, pp. 591-598, 2001.
- 7- H. H. Shih, S. L. Tzou, "Study of Anodic Oxidation of Aluminum in Mixed Acid using a Pulsed Current", *Surface and Coating Technology*, Vol. 124, pp. 278-285, 2000.
- 8- T. Takenaka, H. Habazaki, H. Konno, "Formation of Black Anodic Films on Aluminum in Acid Electrolytes Containing Titanium Complex Anion", *Surface and Coating Technology*, Vol. 169/170, pp. 155-159, 2003.
- 9- J. S. Zhang, X. H. Zhao, Y. Zuo, J. P. Xiong, "The Bonding Strength and Corrosion Resistance of Aluminum Alloy by Anodizing Treatment in a Phosphoric Acid Modified Boric Acid/Sulfuric Acid Bath", *Surface and Coating Technology*, Vol. 202, pp. 3149-3156, 2008.
- 10- V. Moutarlier, S. Pe lletier, F. La llemand, M. P. Gigandet, Z. M. ekhalif , "Characterisation of the Anodic Layers formed on 2024 Aluminum Alloy, in Tetraborate Electrolyte Containing Molybdate Ions", *Applied Surface Science*, Vol. 252, pp. 1739-1746, 2005.
- 11- L. Song-mei, Z. H ong-rui, L. J ian-hua, "Corrosion Behavior of Aluminum Alloy 2024-T3 by 8-hydroxy-quinoline and its Derivative in 3.5% Chloride Solution", *Transactions of Nonferrous Metals Society of China*, Vol. 17, pp. 318-325, 2007.
- 12- E. Ghali, "Corrosion Resistance of Aluminum and Magnesium Alloys", Wiley, New Jersey, p. 137, 2010.
- 13- J. Ren, Y. Zuo, "Study of Electrochemical Behavior and Morphology of Pitting on Anodized 2024 Aluminum Alloy", *Surface and Coating Technology*, Vol. 182, pp. 237-241, 2004.
- 14- V. Moutarlier, M.P. Gigandet, B. Normand, J. Pagetti, "EIS characterisation of anodic films formed on 2024 aluminium alloy, in sulphuric acid containing molybdate or permanganate species", *Corrosion Science*, Vol. 47, pp. 937-951, 2004
- 15- م. احتشام زاده، "مقدمه ای بر کاربرد طیف نگاری امپدانس الکتروشیمیایی (E.I.S) در مطالعه خوردگی"، ص. 83، انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، 1385.
- 16- J. J. Suay, E. Gimenez, T. Rodriguez, K. Habbib, J. J. Saura, "Characterization of Anodized and Sealed Aluminum by E IS", *Corrosion Science*, Vol. 45, pp. 611-624, 2003.
- 17- ASTM B 457, "Standard Test Method for Measurement of Impedance of Anodic Coatings on Aluminum", *ASTM Annual Book of Standards*, Vol. 192, Springer, 2003.
- 18- A. C. Crossland, H. Habazaki, K. Shumizu, P. Skeldon, G. E. Thompson, G. C. Wood, X. Zhou, C. J. E. Smith, "Residual Flaws Due to Formation of Oxygen Bubbles in Anodic Alumina", *Corrosion Science*, Vol. 41, pp. 1945–1954, 1999.

پیوست ها

جدول 1- محلول های مورد استفاده جهت آماده سازی سطحی.

زمان (دقیقه)	دما (سانتی گراد)	ترکیب شیمیایی محلول	عملیات آماده سازی سطحی
3	60	12 g NaOH + 100 ml H ₂ O	قلياشوبي
4	90	54 ml H ₃ PO ₄ (85 wt%) + 2 ml HNO ₃ (66/4 wt%) + 15 ml CH ₃ COOH (99 wt%)+ 13 ml H ₂ O	پوليش شیمیایی
2	دماي محيط	35 ml HNO ₃ (66/4 wt%) +65 ml H ₂ O	دوده زدابي

جدول 2- ترکیب های شیمیایی الکتروولیت مورد استفاده جهت آندازینگ در 10 دقیقه و 1 mA/cm².

شماره الکتروولیت				
د	ج	ب	الف	نام اسید
		درصد وزنی		
10	10	10	10	اسید سولفوریک (95/1) (درصد وزنی)
5	2	5	2	اسید بوریک (99/5) (درصد وزنی)
5	5	2	2	اسید فسفریک (85) (درصد وزنی)

جدول 3- شرایط آندازینگ آلیاژ آلومینیوم در الکتروولیت بهینه (الکتروولیت(ب)).

آب بندی	مدت زمان (دقیقه)	چگالی جریان (mA/cm ²)	شماره نمونه
ندارد	10	1	1
ندارد	20	1	2
ندارد	10	2	3
ندارد	20	2	4

جدول 4- ترکیب شیمیایی آلیاژ آلومینیوم 2024-T3 قبل از پولیش شیمیایی.

Ti	Cr	Si	Zn	Fe	Mn	Mg	Cu	Al	نشان شیمیایی عنصر آلیاژی
0/03	0/01	0/1	0/15	0/18	0/57	1/55	4/62	92/79	میانگین درصد وزنی

جدول 5- ترکیب شیمیایی آلیاژ آلومینیوم 2024-T3 پس از پولیش شیمیایی.

Ti	Cr	Si	Zn	Fe	Mn	Mg	Cu	Al	نشان شیمیایی عنصر آلیاژی
0/03	0/01	0/1	0/16	0/17	0/56	1/57	4/45	92/95	میانگین درصد وزنی

جدول 6- ویژگی های امپدانس الکتروشیمیایی نمونه های آندایز شده در الکترولیت های (الف) تا (د).

n _{C2}	C ₂ (μF/cm ²)	R ₂ (Ω.cm ²)	شماره الکترولیت
0/85	0/74	0/7×10 ⁷	الف
0/89	0/66	0/9×10 ⁷	ب
0/89	0/69	0/8×10 ⁷	ج
0/87	0/73	0/76×10 ⁷	د

جدول 7- نتایج آزمون برون یابی تافل مربوط به الکترولیت های (الف) تا (د).

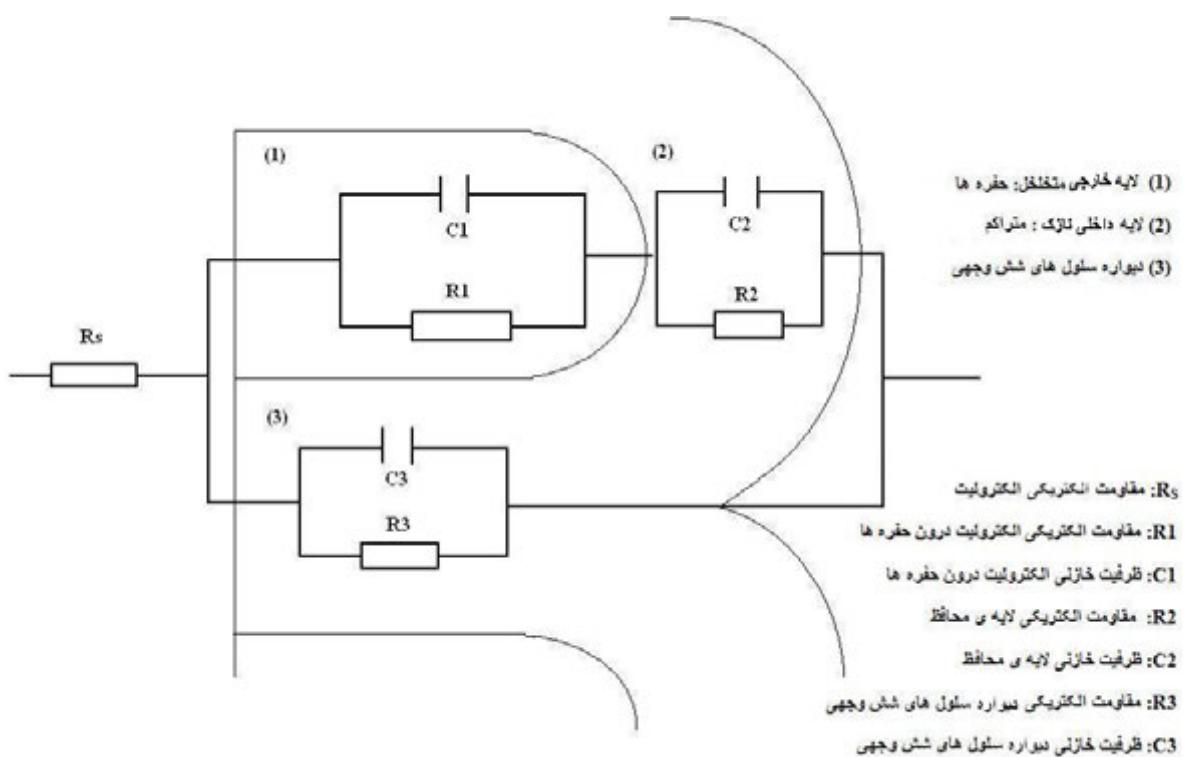
الکترولیت	ولتاژ خوردگی (E _{corr}) (V)	چگالی جریان خوردگی (i _{corr}) (A/cm ²)	نرخ خوردگی (mیلی متر در سال)
الف	-0/62	3/64×10 ⁻⁷	3/97×10 ⁻³
ب	-0/51	2/45×10 ⁻⁷	2/67×10 ⁻³
ج	-0/55	3/10×10 ⁻⁷	3/38×10 ⁻³
د	-0/55	3/48×10 ⁻⁷	3/79×10 ⁻³

جدول 8- مشخصه های امپدانس الکتروشیمیایی و ضخامت لایه اکسیدی مربوط به الکترولیت بهینه.

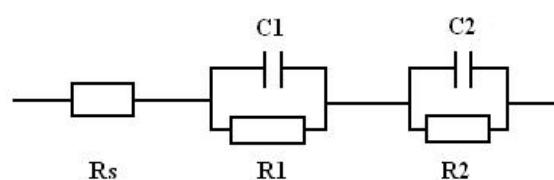
نمونه	R ₂ (Ω.cm ²)	C ₂ (μF/cm ²)	n _{C2}	d ₂ (nm)
1	0/9×10 ⁷	0/66	0/89	13/4
2	1/3×10 ⁷	0/58	0/93	15/3
3	1/1×10 ⁷	0/61	0/91	14/5
4	1×10 ⁷	0/64	0/91	13/8

جدول 9- نتایج آزمون برون یابی تافل مربوط به الکترولیت بهینه(الکترولیت(ب)).

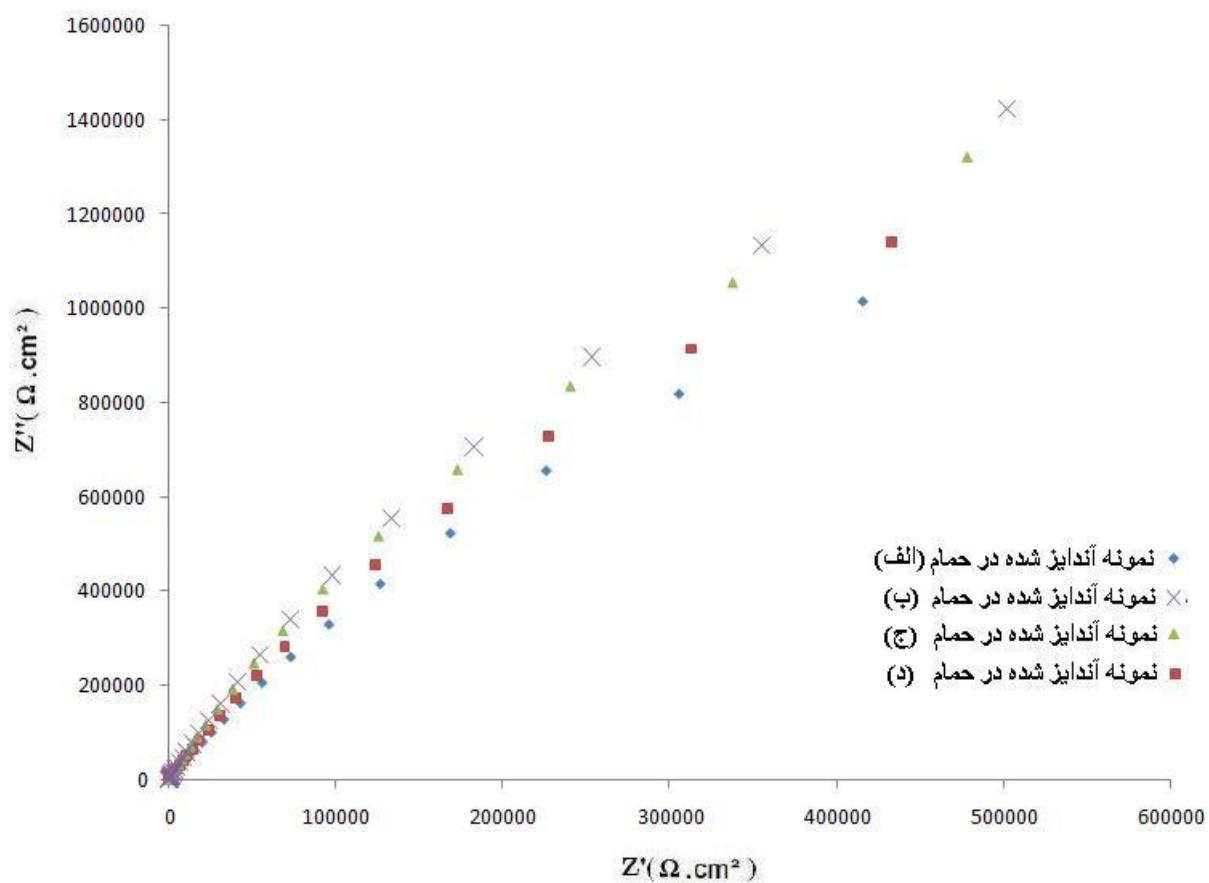
نمونه	ولتاژ خوردگی (E _{corr}) (V)	چگالی جریان خوردگی (i _{corr}) (A/cm ²)	نرخ خوردگی (mیلی متر در سال)
1	-0/51	2/45×10 ⁻⁷	2/67×10 ⁻³
2	-0/66	1/38×10 ⁻⁸	1/5×10 ⁻⁴
3	-0/52	2/26×10 ⁻⁸	2/46×10 ⁻⁴
4	-0/54	9/65×10 ⁻⁸	1/05×10 ⁻³



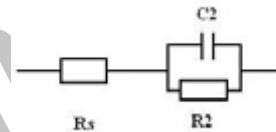
شکل 1- مدار الکتریکی معادل لایه اکسید آلمینیوم [14].



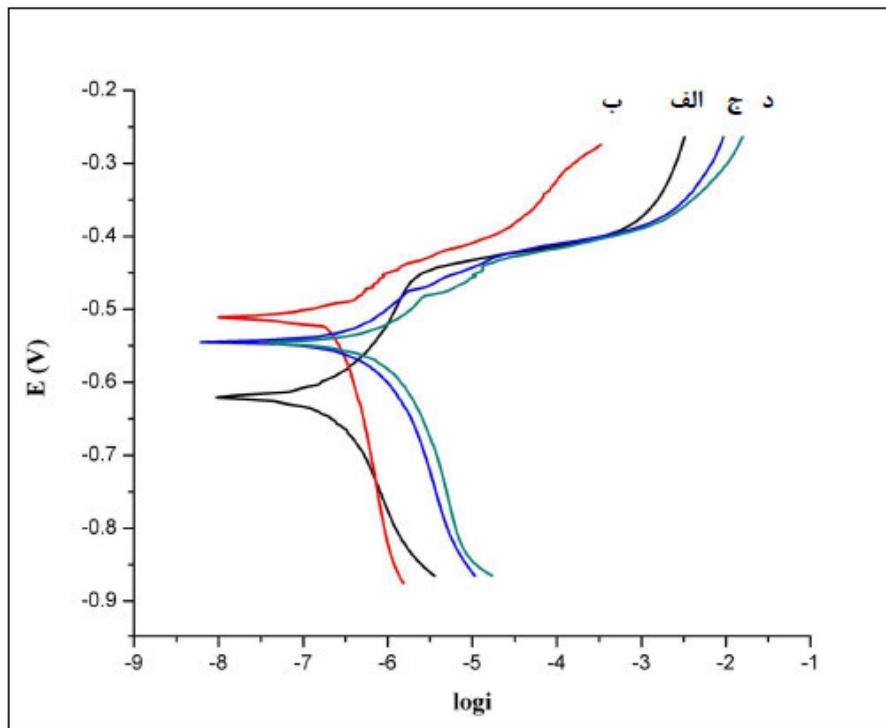
شکل 2- حالت ساده شده مدار معادل شکل 1.



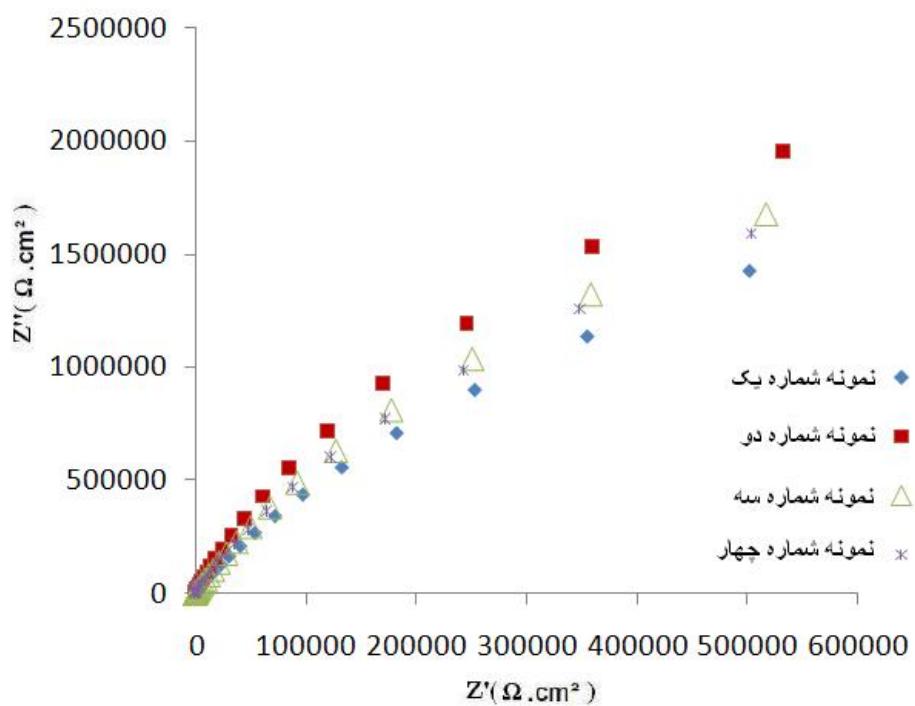
شکل 3- نمودار نایکوئیست آلیاژهای آنداییز شده در الکترولیت (الف) تا (د).



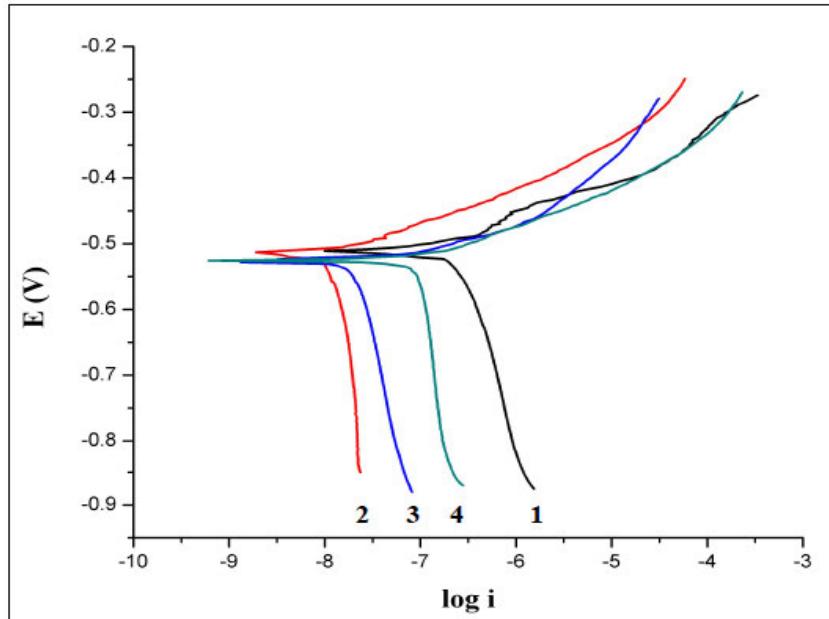
شکل 4- مدار معادل لایه اکسید آلومینیوم آب بندی نشده.



شکل 5- نمودار آزمون برون یابی تألف آلیاژهای آندایز شده در الکتروولیت های (الف) تا (د).



شکل 6- نمودار نایکوئیست نمونه های شماره 1 تا 4 مربوط به الکتروولیت بهینه (الکتروولیت(ب)).



شکل 7- نمودار آزمون برون یابی تاflux نمونه های 1 تا 4 مربوط به الکتروولیت بهینه (الکتروولیت (ب)).